

プリント基板用 防湿コーティング剤

内容量 20ml

■特長

本品は、はんだ付け後のプリント基板の防湿保護剤です。塗膜は非腐食性で電気絶縁性が優れていますので、信頼性の要求される部分の保護に最適です。

ご使用方法

ハケ付キャップ



はんだ付け後の汚れを除去し（フラックス残渣の除去にはプリント基板用フラックス洗浄剤 **BS-R20B** をご使用ください）容器のキャップに付いているハケでコーティング剤を塗布してください。



プリント基板用 防湿コーティング剤 BS-C20B

日本製



ご使用の際は本紙内側の使用説明をよくお読みになった上で作業してください。

可燃性・火気厳禁



® TAIYO ELECTRIC IND.CO.,LTD.
太洋電機産業株式会社

PRINTED IN JAPAN

A6250TP00
JAN 2016 DNP

MADE IN JAPAN

プリント基板用 防湿コーティング剤

BS-C20B

使用説明書

このたびは当社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。説明書をよくお読みになりご使用ください。

警告

- 本品は引火性、可燃性液体です。火気を遠ざけ火災に注意してください。
- 随時室内の換気を行い、作業中に発生するガス、煙を吸入しないようにしてください。また、皮膚や眼、着衣等に接触しないように注意してください。使用するときにはゴム製の手袋を着用してください。保護めがね、保護マスクを着用してください。
- 使用後はキャップをしっかり締めて、直射日光、高温多湿の場所を避け、幼児の手の届かない冷暗所に施錠して保管してください。



可燃性



要換気

■ 応急処置（誤用・異常を感じた際の処置）

- <飲み込んだ場合>無理にはかせないこと。直ちに医師の手当を受けること。
- <眼に入った場合>直ちに流水で15分以上洗眼したあと、医師の手当を受けること。
- <皮膚に付着した場合>多量の水と石鹸で洗うこと。症状があれば医師の手当を受けること。
- <蒸気を吸入した場合>直ちに空気の新鮮な場所に移動させる。呼吸に異常があれば医師の手当を受けること。

* 詳細はMSDSをご参照ください。

危険



【危険有害性情報】

引火性の高い液体及び蒸気
飲み込み、接触、吸入すると有害
気道侵入すると生命危険のおそれ

成分	トルエン 75～80% シリコン 15～24% イソブタノール 1～5%		
引火点	5℃	絶縁抵抗	1 × 10 ⁹ Ω以上
危険物第四類第一石油類			
危険等級II			

ご使用方法

1. 洗 浄 はんだ付けをする部分の汚れ等を除去してください。（必要により別売のフラックス除去剤 **BS-R20B**、**BS-W20B** を使用する。）
2. 塗 布 容器のキャップに付いているハケでコーティング剤を塗布してください。コーティング剤は付け過ぎず、容器の口でしごきながらハケに付く量を調節してください。
3. 乾 燥 塗布後、常温で30分～1時間乾燥します。

* 防湿コーティング剤による防湿およびコーティング能力は使用環境、用途によって異なります。悪環境でのご使用に際しては事前にテストして確認してください。

お客様相談窓口

084(951)9010

www.goot.co.jp info@goot.co.jp

太洋電機産業株式会社 〒720-0092 広島県福山市山手町5-23-1